

## 特性

- 专利的声光控制与恒流驱动单片集成设计
- 专利的CCM工作模式
- 前馈电流采样，不烧灯珠
- 过温电流折返功能
- 最精简的系统结构
- 无输入/输出电解工作
- 输入/输出电压“零”距离
- 集成高压启动、高压供电功能
- 集成前沿导通消隐功能（LEB）
- 集成电感补偿功能
- 检测环境声音、环境光开关延迟功能
- 超宽输出电压范围
- 逐周期峰值电流保护功能
- 芯片供电欠压保护功能
- CS电阻开路保护
- 输出短路保护功能
- 优化的线电压及负载调整率
- 内置550V高压MOS
- 采用SOP-7封装

## 概述

LIS9452U是一款具有自主知识产权的业内独创的集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片声光传感控制芯片，适用于降压式非隔离应用场合，通过采用多项专利控制技术，使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9452U工作在电感电流连续模式，无需输出滤波电容，负载的纹波电流依然能保持较低水平；同时相比电流断续模式，峰值电流更小，有效电流更小，因此器件损耗更低，使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9452U采用了专利的输出恒流技术，保证输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化，实现优异的负载调整率。LIS9452U集成了高压启动和高压供电功能，无需启动电阻或供电绕组。

LIS9452U还集成了完善的保护功能，包括输入电流的逐周期过流保护，电流检测管脚的开路保护，输出电流过温调节功能，以及输出端短路保护等。

LIS9452U同时具备了检测环境声音、环境光的功能。芯片外围除了必需的感应器件，无需增加其他元件，即可实现声光控开关延迟功能：在明亮的环境中，LED灯始终保持不亮的状态；在黑暗的环境中有声音则LED灯亮，延迟一段时间后关灯，非常适合楼道灯、厨卫灯等应用场合。LIS9452U也可方便应用于纯声控灯，此时仅需在声光控灯的基础上去掉光敏元件即可；另外LIS9452U也可用于纯光控的户外灯、庭院灯等场合，并且外围极度精简。典型的声光控或纯声控，以及纯光控的应用图如下：

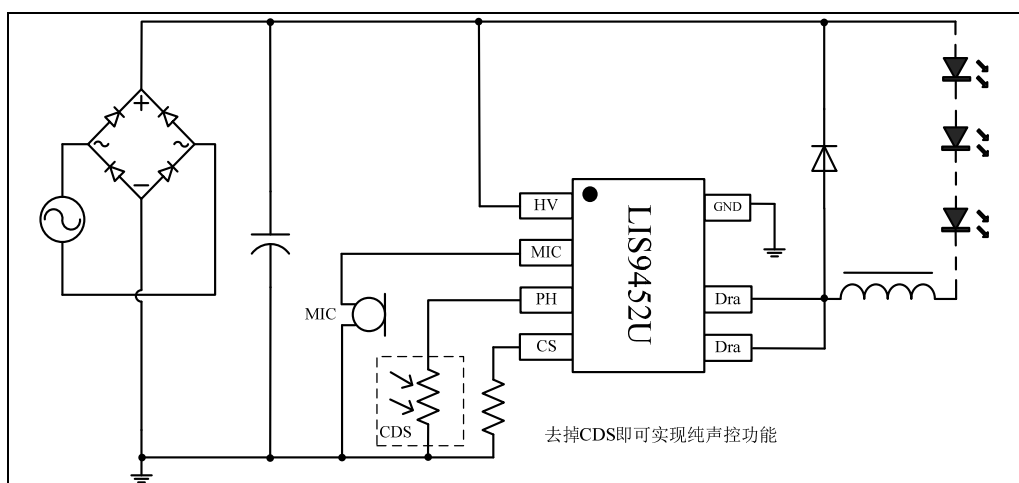


图1 典型声光控或纯声控应用电路

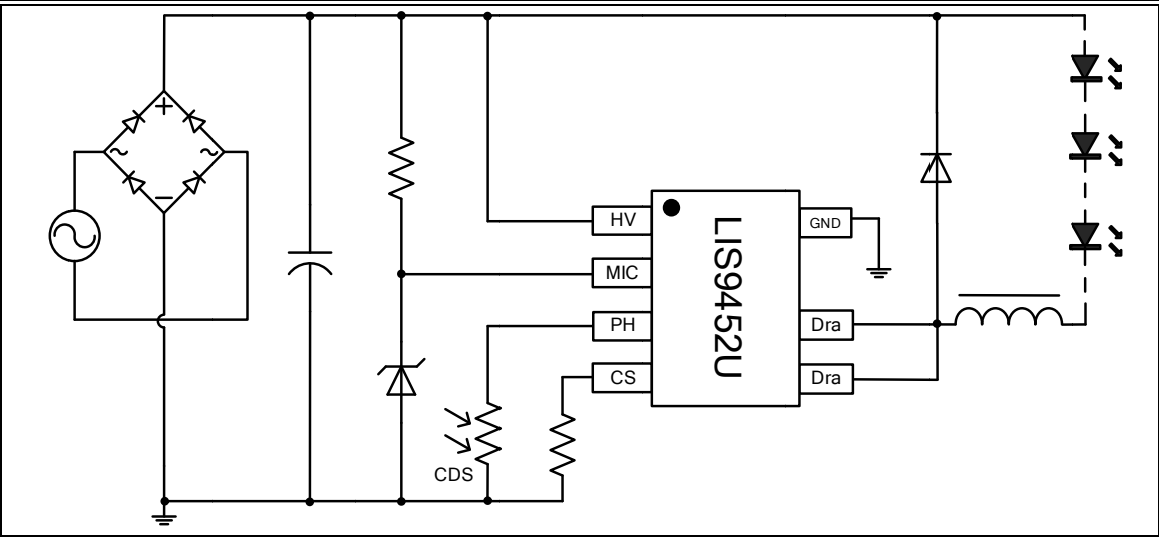


图2 典型纯光控应用电路

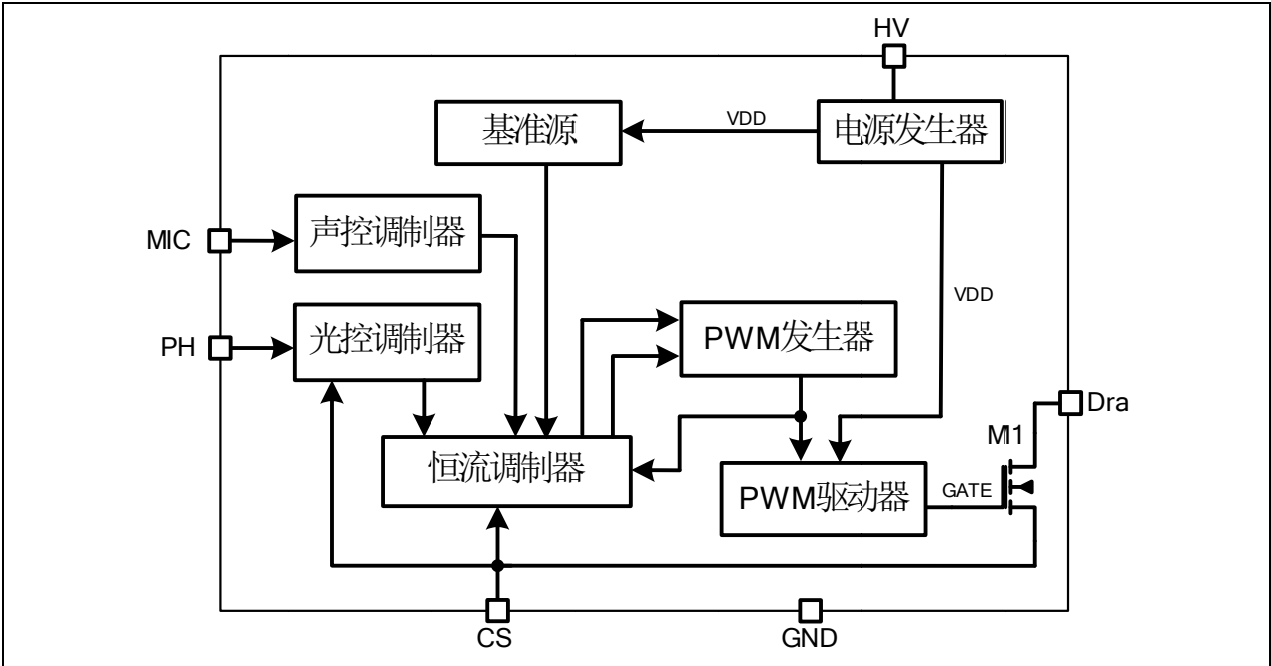
应用

- LED球泡灯驱动
- LED吸顶灯驱动
- 家庭节能照明驱动
- 楼道节能照明驱动

| 推荐功率应用 | 输入电压        | 输出电压  | 输出电流   |
|--------|-------------|-------|--------|
|        | 180V~264Vac | <170V | <120mA |
|        | 85V~265Vac  | <80V  | <120mA |

注：本推荐功率仅为外置电源常温应用，实际应用功率需根据实际应用环境降额使用。

功能框图

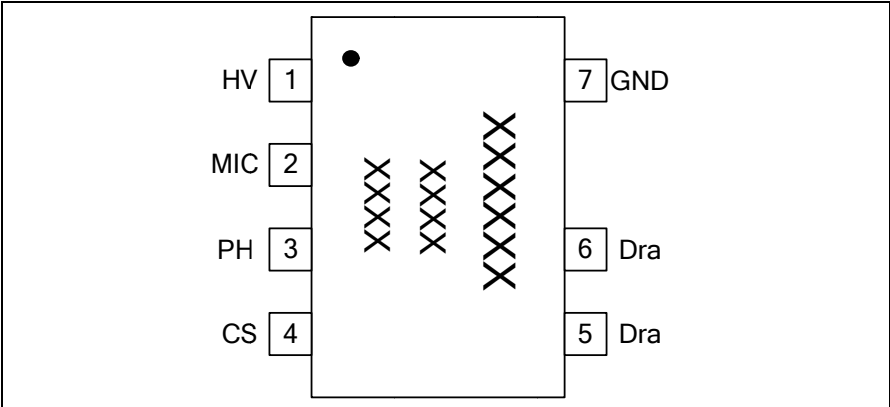


# LIS9452U

声光控延迟开关&降压型 LED 驱动集成控制器



## 引脚俯视图 (SOP-7)



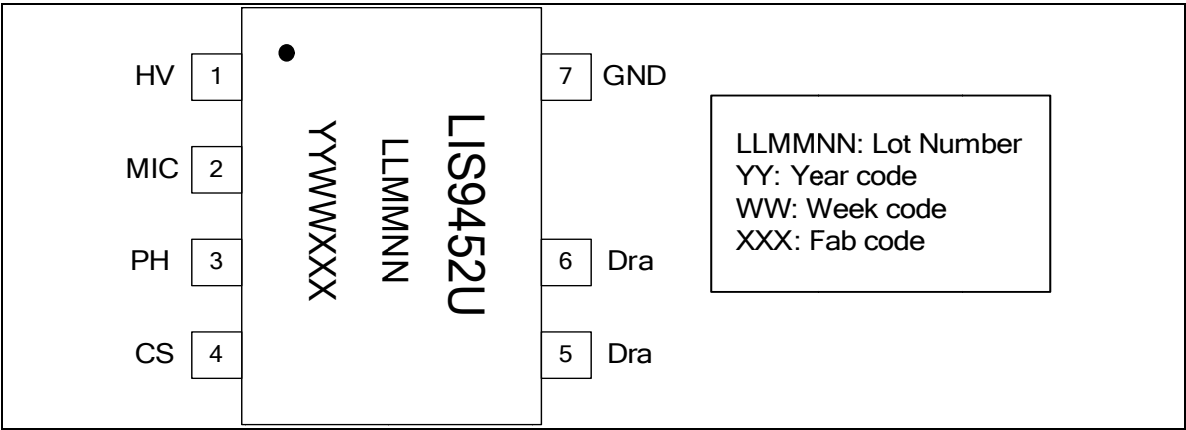
## 引脚功能描述

| 引脚顺序 | 引脚名 | 输入/输出 | 功能        |
|------|-----|-------|-----------|
| 1    | HV  | 输入    | 高压供电      |
| 2    | MIC | 输入    | 声音检测      |
| 3    | PH  | 输入    | 环境光检测     |
| 4    | CS  | 输入\输出 | 初级侧电流检测   |
| 5、6  | Dra | 输入\输出 | 内部 MOS 漏极 |
| 7    | GND | 输入\输出 | 芯片地       |

## 极限工作范围

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 电源电压 (引脚 1)           | -0.3V~550V |
| 最大结温 ( $T_{JMAX}$ )   | 150℃       |
| 工作环境温度 ( $T_a$ )      | -40℃~100℃  |
| 存储温度范围 ( $T_{STO}$ )  | -55℃~150℃  |
| 引线温度 (无铅封装, 焊接, 10 秒) | 260℃       |
| MIC、PH、CS 引脚电压范围      | -0.3V~7V   |
| Drain 引脚电压范围          | -0.3V~550V |

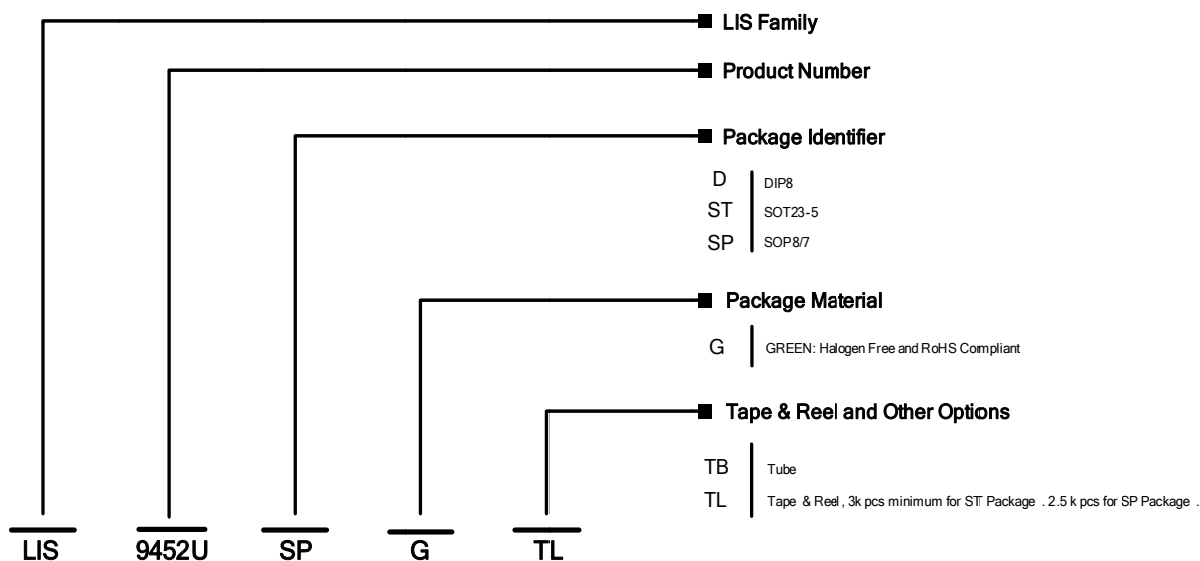
## 标识和订购信息



版权© 上海莱狮半导体科技有限公司

# LIS9452U

声光控延迟开关&降压型 LED 驱动集成控制器



| 订购序号             | 封装类型  | 封装编带                      |
|------------------|-------|---------------------------|
| LIS9452U-SP-G-TL | SOP-7 | Tape and Reel 2500 或 4000 |

## 电气参数（TA=25℃， unless otherwise stated）

| 符号                    | 参数             | 测试条件          | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|-----------------------|----------------|---------------|------|------|------|------|
| 供电                    |                |               |      |      |      |      |
| I <sub>OP</sub>       | 工作电流           | 内部驱动浮空        | -    | 110  | 150  | uA   |
| UVLO(ON)              | 进入 VDD 欠压保护的阈值 | 从高往低扫描 VDD 电压 |      | 3    |      | V    |
| UVLO(OFF)             | 退出 VDD 欠压保护的阈值 | 从低往高扫描 VDD 电压 |      | 6    |      | V    |
| 时钟和频率                 |                |               |      |      |      |      |
| f <sub>MAX</sub>      | 最大工作频率         |               |      | 150  |      | KHz  |
| Δf                    | 频率抖动范围         |               | -    | ±3   | -    | %    |
| 采样和时序                 |                |               |      |      |      |      |
| t <sub>LEB</sub>      | 导通前沿消隐时间       |               | -    | 600  | -    | nS   |
| V <sub>th_H</sub>     | 稳态 CS 脚电压峰值    |               | 525  | 540  | 555  | mV   |
| V <sub>th_L</sub>     | 稳态 CS 脚电压谷值    |               | 130  | 135  | 140  | mV   |
| T <sub>OFF_Min</sub>  | 最小消磁时间         |               |      | 3    |      | uS   |
| T <sub>OFF_Max</sub>  | 最大消磁时间         |               |      | 35   |      | uS   |
| T <sub>on_Min</sub>   | 最小导通时间         |               |      | 1    |      | uS   |
| t <sub>SS</sub>       | 软启动时间          |               | -    | 9    | -    | mS   |
| 声光控制                  |                |               |      |      |      |      |
| T <sub>delay</sub>    | 感应灯亮延迟关断时间     |               | 18   | 20.5 | 23   | S    |
| T <sub>start up</sub> | 开机自检灯亮延迟时间     |               | 70   | 80   | 90   | mS   |
| V <sub>H_MIC</sub>    | MIC 外部上拉至高电平使能 |               | 5.5  |      | 7    | V    |

版权© 上海莱狮半导体科技有限公司

|                     |             |                                            |     |     |     |    |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| Vopen_MIC           | MIC 悬空电压    |                                            | 4.5 |     | 5   | V  |
| VH_PH               | PH 高电平使能    |                                            | 3.5 |     | 7   | V  |
| VL_PH               | PH 低电平除能    |                                            | 0   |     | 1.5 | V  |
| Vopen_PH            | PH 悬空电压     |                                            | 6   |     | 7   | V  |
| I_PH                | PH 上拉电流     |                                            | -   | 20  | -   | uA |
| <b>保护</b>           |             |                                            |     |     |     |    |
| OTP                 | 过温调节        |                                            | -   | 130 | -   | °C |
| OCP Delay           | 输出短路保护延迟时间  |                                            |     | 500 |     | uS |
| <b>内部 MOS</b>       |             |                                            |     |     |     |    |
| BV <sub>DSS</sub>   | 漏极-源极击穿电压   | I <sub>D</sub> =250uA, V <sub>gs</sub> =0V | 550 |     |     | V  |
| I <sub>DSS</sub>    | 漏极-源极漏电流    | V <sub>DS</sub> =550V, V <sub>gs</sub> =0V |     |     | 1   | uA |
| R <sub>DS(ON)</sub> | 漏极-源极静态导通阻抗 | I <sub>D</sub> =0.5A, V <sub>gs</sub> =10V |     | 16  |     | Ω  |
| I <sub>D</sub>      | 漏极-源极连续电流   |                                            |     | 0.8 |     | A  |
| Tr                  | 上升时间        |                                            |     | 50  |     | nS |
| Tf                  | 下降时间        |                                            |     | 70  |     | nS |

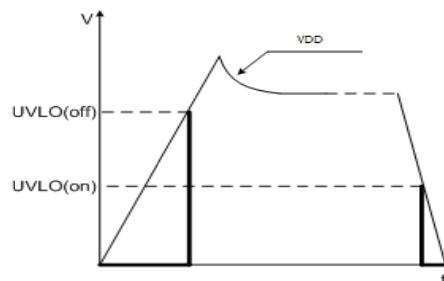
## 功能描述

### 启动和供电

LIS9452U 采用了专利的启动和供电技术，通过 HV 脚连接母线电压，内部的高压模块提供启动电流和工作电流，并无需 VCC 电容。在启动时，芯片的 VDD 首先通过高压模块由线电压充电，当其上的电压达到阈值 UVLO(off)后，芯片启动，并开始输出脉冲驱动内部功率开关。在启动后，由于芯片自身的耗电非常少，可直接通过高压模块供电，使 VDD 电压维持在某一值上，保证 IC 正常工作。

### 欠压锁定 (UVLO)

LIS9452U 内部有一个欠压锁定迟滞比较器，其迟滞曲线如下图所示。当 VDD 电压从低于 UVLO(on)往上升高到 UVLO(off)时，芯片才开始启动；而当 VDD 电压从高于 UVLO(off)往下降低到 UVLO(on)时才锁定，因此形成图中所示的迟滞窗口。



### 软启动

LIS9452U 提供软启动功能。每次启动之后，芯片从最低工作频率逐渐建立到最终恒流所需的开关频率。整个软启动过程大约在 9ms 左右。软启动可以抑制启动时的电流过冲，以降低 LED 在启动时承受的应力，从而提升 LED 的寿命。另一方面，软启动也能抑制启动时内部 MOSFET 漏极的电压过冲，从而增加系统可靠性。

### 声光控特性

LIS9452U 的 PH 脚通过光敏元件检测环境光信号，LIS9452U 的 MIC 脚通过麦克风检测声音信号。在初次开机时，会有约 80ms 的自检时间，自检时间内输出灯亮，之后灯灭并处于待机状态。待机状

态下，当 LIS9452U 的 PH 脚为低电平时，芯片处于声音信号屏蔽状态，即使 LIS9452U 的 MIC 脚检测到声音信号，LED 也不亮；当 LIS9452U 的 PH 脚为高电平时，芯片处于声音信号敏感状态，此时如果有声音信号，则 LED 亮且持续约 20S，之后灯灭并重新进入待机状态。

此外，若 MIC 外部上拉至高电平使能状态，芯片转为纯光控模式，此时若 PH 电压上升至高电平，LED 灯亮，反之 PH 下降至低电平，LED 灯灭。

### 前沿消隐 (LEB)

LIS9452U 内部集成了前沿消隐功能。在开关管开通前的 600nS 内，CS 引脚的干扰信号被屏蔽，从而可以很好地防止内部开关管误触发关断，保证系统稳定工作。

### 恒流操作

LIS9452U 采用专利的恒流驱动技术，通过采用这种技术，可以使输出电压在极宽的范围恒流。而且可以确保输出电流和变压器感量无关，从而加大了系统设计的容差。

## 应用设计

### CS 取样电阻的设计

LIS9452U 是一款专用于 LED 非隔离降压式驱动开关，系统工作在电流连续开关模式，芯片通过连接芯片内部的 CS 端，逐周期的检测电感上的峰值电流和谷值电流，并与内部的基准电压进行比较。芯片通过专利的恒流控制技术，使稳态后每周期的峰值电流和谷值电流都保持恒定，从而恒定输出电流。

电感峰值电流的计算公式： $I_{PK}=540/R_{CS}$  (mA)

电感谷值电流的计算公式： $I_{VL}=135/R_{CS}$  (mA)， $R_{CS}$  为 CS 取样电阻阻值，单位  $\Omega$ 。

电源额定输出电流为： $I_{LED}=0.5*(I_{PK}+I_{VL})$  (mA)

由以上公式可以得出： $I_{LED}=337.5/R_{CS}$  (mA)

### 电感的设计

LIS9452U 是采用 Buck 电路工作模式，系统上电后内部功率管导通，电感电流逐渐上升，当电感电流上升到  $I_{PK}$  时，内部功率管关断。此时电感开始消磁，当电感电流下降到  $I_{VL}$  时，退磁结束，内部功率管又开始导通，周而复始。芯片内部对电感的最小消磁时间做了限定，其典型值为 3uS，即正常工作时，电感的消磁时间不得低于 3uS。L 的计算公式如下： $L=V_{OUT}*T_{dem}/(I_{PK}-I_{VL})$

L 为电感量， $V_{out}$  为额定输出电压， $T_{dem}$  为设计者设定的消磁时间(推荐取值 6~10 uS 之间)。

### 频率的计算

内部功率管的导通时间如下： $T_{ON}=\frac{L*(I_{PK}-I_{VL})}{V_{IN}-V_{OUT}}$

### 过温调节

LIS9452U 集成了过温调节功能，在驱动电源过热时逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升，使电源温度保持在设定值，以提高系统的可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为 130°C。

### CS 开路保护

LIS9452U 集成了 CS 引脚的开路保护功能，当芯片的 CS 引脚开路，开关管会关断，进入自动重启保护模式。当错误条件消失，系统自动恢复正常工作状态。

### 输出短路保护

LIS9452U 具有输出短路保护功能。一旦输出短路，持续仅约 500uS 后，芯片内部就会关断开关，并进入锁定模式，此时系统功耗极低，几乎没有发热，因此非常安全可靠。当短路状态消失后，需要母线电压完全掉电，并再次上电后，系统才会恢复正常工作状态。

其中,  $L$  为电感的电感量,  $V_{in}$  是输入交流整流后的直流电压,  $V_{out}$  是输出 LED 的正向压降。

当内部功率管关断后, 电感上电流从峰值开始逐渐下降, 当电感上电流下降到  $I_{VL}$  时, 内部功率管开启。

$$\text{功率管的关断时间如下: } T_{OFF} = \frac{L \cdot (I_{PK} - I_{VL})}{V_{OUT}}$$

$$\text{频率的计算公式如下: } f = \frac{(V_{IN} - V_{OUT}) \cdot V_{OUT}}{L \cdot V_{IN} \cdot (I_{PK} - I_{VL})}$$

其中  $f$  为系统的工作频率, 当  $L$ ,  $V_{OUT}$ ,  $I_{PK}$ ,  $I_{VL}$  一定时, 工作频率随  $V_{in}$  的降低而降低。所以设计系统工作频率, 在最小  $V_{IN}$  时, 不能让系统进入音频范围内(一般不要低于 22kHz)。在最高  $V_{IN}$  时不能使系统的工作频率太高, 否则开关损耗过大会导致芯片发热严重, 建议最高工作频率小于 120kHz。

### 变压器匝数计算

$$\text{当以上计算, 得出 } L \text{ 和 } I_{PK} \text{ 后, 即可计算出变压器或电感的最少匝数: } N > \frac{L \cdot I_{PK}}{B_m \cdot A_e}$$

$N$  为变压器线圈匝数,  $A_e$  为变压器磁芯的等效截面积,  $B_m$  的取值需参考磁芯材质而定, 以 PC40 材质为例, 建议  $B_m$  取值小于 0.35T。

### 最短消磁时间与最长消磁时间

LIS9452U 设置了最短消磁时间和最长消磁时间, 当电感过小或输出电压过高时, 电感的消磁时间就有可能小于芯片的最短消磁时间, 导致输出电流降低; 当电感过大或输出电压过低时, 电感的消磁时间就有可能大于芯片的最长消磁时间, 导致系统工作异常; 因此选取一个合理的电感值将非常重要, 需要设计者重点考虑。需特别指出, 当电源正常工作时, 其设计的最小消磁时间一定不能大于芯片的最大消磁时间, 并且留有足够的余量, 否则电源将不能正常工作。由于该系统架构是降压式, 所以输入端整流后的最小直流电压最好不要低于输出电压, 否则输出电流有跌落减小的风险。

### 声光控制功能

LIS9452U 是专用于声光控灯的芯片, 集声控、光控、延时及恒流驱动技术为一体, 通过外围简单的声音感应元件和光感元件, 即可实现声光控灯功能。白天光线较强时, 受光控自锁, 有声响也不亮灯; 当傍晚环境光线变暗后, 自动进入待机检测声音状态, 检测到声音信号时 LED 亮灯, 延时一段时间后 LED 灯自动关灭。当 LIS9452U 的 PH 脚为低电平时, 芯片处于锁定状态, 系统设计时可用此性能通过光敏元件, 实现白天光线较强时的自锁功能, 即白天光线较强时即使有声音 LED 灯也不亮。LIS9452U 的 MIC 脚接驻极体麦克风的输出来检测声音信号, 在 LIS9452U 的 PH 脚为高电平的情况下, 检测到声音信号时 LED 灯亮, 延时一段时间后再度灭灯。LED 灯亮的持续时间由芯片内部固定为 20 秒。

光感元件可采用光敏电阻或者光敏二极管、光敏三极管等。在声光控感应灯应用场合, 光敏器件的位置只要能感受到外界光即可, 无其他特殊要求。声音感应元件可采用常规的 -52DB 的驻极体麦克风。

注意在纯光控感应灯应用场合, 应避免自身灯光或其他灯光直射到光敏器件上(有轻微映射可以正常工作), 以防止光控功能误触发。另建议分别在 MIC 和 PH 对地各并联一个 1nF 的电容, 以抑制开关噪声引起的干扰。

### 功率因素的校正

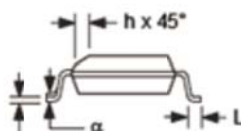
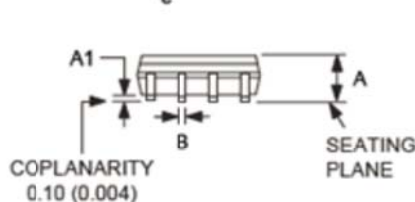
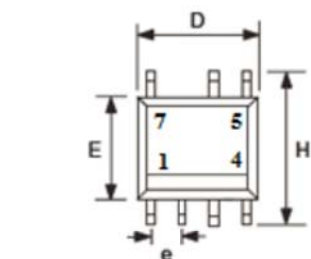
当系统有功率因素要求时, 可采用一个简单的无源功率因素校正电路(填谷式), 该电路包含 3 个二极管 2 个电容可将系统功率因素提高到 0.9 以上, 如果在填谷电路中串入一个 20 欧姆的电阻, 系统的功率因素将可以进一步提高。

## PCB 板的设计

- ✓ 电感的充电回路和放电回路面积都要尽可能的小；
- ✓ 芯片的 Drain( Pin5、 Pin6)所连接的铜皮面积要尽量大，以便芯片良好散热。
- ✓ 芯片的 CS 电阻要尽量靠近芯片，并且 CS 电阻到芯片脚的连线要尽量短。

## 封装信息

### 7-Lead Small Outline (SOIC) Package



| Symbol | Inches    |       | Millimeters |      |
|--------|-----------|-------|-------------|------|
|        | MIN       | MAX   | MIN         | MAX  |
| A      | 0.060     | 0.068 | 1.52        | 1.73 |
| A1     | 0.004     | 0.008 | 0.10        | 0.20 |
| B      | 0.014     | 0.018 | 0.36        | 0.46 |
| C      | 0.007     | 0.010 | 0.18        | 0.25 |
| D      | 0.188     | 0.197 | 4.78        | 5.00 |
| E      | 0.150     | 0.157 | 3.81        | 3.99 |
| e      | 0.050 BSC |       | 1.270 BSC   |      |
| H      | 0.230     | 0.244 | 5.84        | 6.20 |
| h      | 0.010     | 0.016 | 0.25        | 0.41 |
| L      | 0.023     | 0.029 | 0.58        | 0.74 |
| α      | 0°        | 8°    |             |      |

Compliant to JEDEC Standard MS12F

Controlling dimensions are in inches; millimeter dimensions are for reference only

This product is RoHS compliant and Halide free.

Soldering Temperature Resistance:

[a] Package is IPC/JEDEC Std 020D Moisture Sensitivity Level 1

[b] Package exceeds JEDEC Std No. 22-A111 for Solder Immersion Resistance; package can withstand 10 s immersion < 270°C

Dimension D does not include mold flash, protrusions or gate burrs. Mold flash, protrusions or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per end. Dimension E1 does not include interlead flash or protrusion. Interlead flash or protrusion shall not exceed 0.25 mm per side.

The package top may be smaller than the package bottom. Dimensions D and E1 are determined at the outermost extremes of the plastic body exclusive of mold flash, tie bar burrs, gate burrs and interlead flash, but including any mismatch between the top and bottom of the plastic body.

## 修改历史

| 版本   | 日期        | 状态描述 |
|------|-----------|------|
| V1.0 | May. 2019 | 初始版本 |

## 声明:

上海莱狮半导体科技有限公司保留本 DATA SHEET 变更权。客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。

版权© 上海莱狮半导体科技有限公司